## 集積回路設計 (INTEGRATED CIRCUIT DESIGN) 第10回 課題

提出 ×:6月8日(月)17時 OCW-iの課題提出機能で

- 形式: WORD, PDF, 手書きの解答用紙の写真のいずれか
- 課題提出画面で『ファイルサイズがOKBのファイルがあります』が出たら、ファイルが提出できていません。再度提出してください。

## 配置の表現

- □ 図1のモジュール配置について答えよ.
  - 1. スライス構造木を示せ. ただし, 水平成分による分割, 垂直成分による分割はそれぞれ+記号, \*記号で表すこととし, ノードのラベルを対応するモジュール名とする. また, 水平成分による分割の上側と下側をそれぞれ2分木の内点の左子, 右子とし, 垂直成分による分割の左側と右側をそれぞれ2分木の内点の左子, 右子とせよ.
  - 2. Sequence-Pairを示せ、ただし以下のモジュール名の順列を満たすものとする.
    - b がa の右にあるとき [(...a...b...); (...a...b...)]
    - b がa の下にあるとき [(...a...b...); (...b...a...)]

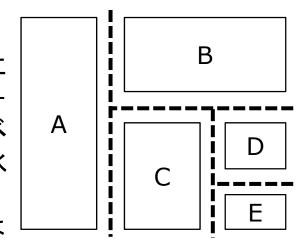


図1:モジュール配置